

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06172738 A

(43) Date of publication of application: 21.06.94

(51) Int. CI

C09J183/04 C08K 5/54 C08L 83/04

(21) Application number: 04352679

(22) Date of filing: 10.12.92

(71) Applicant:

SHIN ETSU CHEM CO LTD

(72) Inventor:

FUJIKI HIRONAO SHIYUDOU SHIGEKI MATSUDA AKIRA

## (54) ADHESIVE SILICONE RUBBER COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an addition-reaction-curable adhesive silicone rubber compsn. which is excellent in adhesion to an org. resin but does not adhere to metal by incorporating a specific compd. having a hydrogen atom directly bonded to a silicon atom into the compsn.

CONSTITUTION: This addition-reaction-curable adhesive silicone rubber compsn. is obtd. by incorporating a compd. of formula I, II, or III (e.g. a compd. of formula IV) into the compsn. In those formulae, A and B are each a silane or siloxane linkage having at least one hydrogen atom directly bonded to a silicon atom and optionally having an optionally substd. 1-8C monovalent hydrocarbon group provided A is monovalent and B is divalent; C and D are each a linkage having an optionally substd. arylene group, O, CO, COO, etc., and optionally having an alkyl or alkylene group provided C is monovalent and D is divalent; E is a linkage similar to C provided it has the number of atoms except H and halogen of 8 or higher and It is monovalent; and (x) is 0 or a positive number).

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

A-(D-B),-D-A

C-(B-D)<sub>x</sub>-B-C

п

A-E

IH

1

IV

# 特開平6-172738

(43)公開日 平成6年(1994)6月21日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> C 0 9 J 183/04	識別記号 JGF	庁内整理番号 8319-4 J	FI	技術表示箇所
C 0 8 K 5/54				
C 0 8 L 83/04	LRU	8319-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 22 頁)

(21)出願番号	特願平4-352679	(71)出願人 000002060
(22)出願日	平成4年(1992)12月10日	信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (72)発明者 藤木 弘直
		群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内
		(72)発明者 首藤 重揮 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 小島 隆司
		最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 接着性シリコーンゴム組成物

## (57)【要約】 (修正有)

【構成】 一般式 I, II及びIIIから選ばれる少なくとも一つの化合物を含有する付加反応硬化型の接着性シリコーンゴム組成物。

$$A - (D-B) \times -D-A \qquad \cdots (II)$$

 $A - E \qquad \cdots \quad (III)$ 

(但し、A, Bは、それぞれ珪素原子に直結した水素原子を少なくとも一個有し、他に置換基がある場合、該他の置換基が炭素数1~8の置換もしくは非置換の一価炭化水素基であるシラン又はシロキサン結合を示し、Aは一価の基、Bは二価の基である。C, Dはそれぞれ置換もしくは非置換のアリーレン基、

し、他に基がある場合、該基はアルキル基及び/又はアルキレン基である結合を示し、Cは一価の基、Dは二価の基である。Eは、Cと同様の結合を示すが、E中の水素原子及びハロゲン原子以外の合計数が8以上である一

価の基である。xは0又は正数である。)

【効果】 本発明の接着性シリコーンゴム組成物は、有機樹脂に対し優れた接着性を有しながら、金属に対しては接着し難く、このため金型を用いてシリコーンゴムと有機樹脂との一体複合体を製造する場合などに有効である。

【特許請求の範囲】

\*加反応硬化型の接着性シリコーンゴム組成物。

【化1】

【請求項1】 下記一般式(1), (11)及び(11 1)から選ばれる少なくとも一つの化合物を含有する付\*

 $A-(D-B)_x-D-A$ 

··· (I)

 $C-(B-D)_x-B-C$ 

... (Ⅱ)

A-E

··· (II)

(但し、A, Bは、それぞれ珪素原子に直結した水素原子を少なくとも一個有し、他に置換基がある場合、該他の置換基が炭素数1~8の置換もしくは非置換の一価炭化水素基であるシラン又はシロキサン結合を示し、Aは一価の基、Bは二価の基である。C, Dは、それぞれ置換もしくは非置換のアリーレン基、

し、他に基がある場合、該基はアルキル基及び/又はアルキレン基である結合を示し、Cは一価の基、Dは二価の基である。Eは、Cと同様の結合を示すが、E中の水素原子及びハロゲン原子以外の原子の合計数が8以上である一価の基である。xは0又は正数である。)

【請求項2】 上記C, D, Eの結合が下記式 (1) ~ 1

1の組成物。

(10) から選ばれる少なくとも一個の基を含む請求項

【化2】

【化3】

[但し、式中R¹~R⁰は互に同一又は異種の水素原子、ハロゲン原子、水酸基、

置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基から選ばれる一価の基である。

の基(R1°及びR11は互に同一又は異種の水素原子、ハロゲン原子、置換又は非 置換の一価炭化水素基から選ばれる一価の基又はR10とR11とが結合して炭素環

又は複素環を形成する基、aは2以上の整数を示す)である。〕

【請求項3】 (d)成分が接着対象有機樹脂上での接 触角が70°以下のものである請求項1又は2記載の組 成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機樹脂との接着性に 優れた接着性シリコーンゴム組成物に関し、更に詳述す 属に対しては接着性を示さない特異な接着性シリコーン ゴム組成物に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 付加硬化型シリコーンゴムと有機樹脂を接着させる方法 は数多く提案されている。例えば、成形樹脂表面にプラ イマーを塗布し、その上から未硬化シリコーンゴム材料 を塗布し、これを硬化させて接着する方法や自己接着性 シリコーンゴム材料を成形樹脂の上から硬化させる方法 が知られている。この自己接着性シリコーンゴム材料に ついては特にその接着成分についての提案が数多くなさ れている。

【0003】また、有機樹脂に珪素原子に直結した水素 原子を30モル%以上含有するオルガノハイドロジェン ポリシロキサンを添加し、付加硬化型シリコーンゴム組 成物と接着させる方法(特公平2-343111)、有 機樹脂へのシリコーンゴムの物理的な嵌合方法による一 体化(特公昭63-45292)、脂肪族不飽和基と珪 素原子結合加水分解性基を有する化合物をグラフトした オレフィン樹脂にシリコーンゴム組成物を接着一体化さ せる方法(特開昭63-183843)、更に本発明者 らが先に提案したように不飽和基及び珪素原子に直結し た水素原子を含有する化合物を添加した熱可塑樹脂とシ リコーンゴム組成物とを接着一体化する方法等も提案さ れている。

【0004】しかしながら、プライマーを用いて接着さ せる方法は、いったん成形した樹脂成形物を金型等より 取り出しプライマーを塗布するという手間がかかる。ま た、自己接着性シリコーンゴム材料を成形樹脂に塗布し て硬化させる方法は、金型などを用いて樹脂及びシリコ 50 熱可塑性樹脂に対して実用上十分な接着性を有しなが

ーンゴムとの一体化物を形成する場合には、シリコーン ゴム自身が金型に接着するという大きい難点がある。

【0005】一方、樹脂成形物に対して塗布硬化させる 場合には使用上問題はないが、自己接着性の付加硬化型 シリコーンゴム材料は、多くの汎用樹脂のうちの幾つ か、例えばABS、PPO、PPS、ポリカーボネー ト、アクリル、PE、PP、テフロン等への樹脂には一 ると、有機樹脂に対して優れた接着性を有しながら、金 20 体成形物として使用する条件下では十分な接着力を有す るものとはなっていない。

> 【0006】更に、上記提案のうち、オルガノハイドロ ジェンポリシロキサンをオレフィン樹脂に添加する方法 は、シロキサンの添加により樹脂自体の特性に変化を生 じ、樹脂本来の特性を得ることが困難となる場合があ る。また、物理的な嵌合により一体化させる方法は、物 理的な力により嵌合がはずれるというおそれがあり、脂 肪族不飽和基と珪素原子結合加水分解性基を有する化合 物をグラフトしたオレフィン樹脂を用いる方法は、付加 硬化型シリコーンゴムの一体化にはプライマーが必要で あるという難点を有している。

> 【0007】しかしながら、近年シリコーンゴムの耐候 性、耐熱性、清潔さ、ゴム弾性等の種々の特性から有機 樹脂とシリコーンゴムとを短時間の硬化条件で一体成形 するという需要が高まってきており、このため有機樹脂 との接着に有効なシリコーンゴム組成物が望まれてい る。

【0008】本発明は上記要望に応えるためになされた もので、その目的は有機樹脂、特に熱可塑性樹脂に対し て短時間の硬化条件で十分良く接着し、しかもシリコー ンゴム自身は成形金型等の金属製シリコーンゴム成形枠 から十分な実用性を持って剥離する新規なシリコーンゴ ム組成物を提案することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明は、上記 目的を達成するため鋭意検討を行った結果、接着性付与 成分として下記一般式(I). (II) 及び(III) から選ばれる少なくとも一つの化合物を付加反応硬化型 シリコーンゴム組成物に配合した場合、有機樹脂、特に

ら、金属に対しては接着し難いシリコーンゴム組成物が 得られることを知見し、本発明をなすに至ったものであ る。

【0010】以下、本発明につき更に詳述すると、本発 明は、下記一般式(I), (II)及び(III)から\*

$$A-(D-B)_x-D-A$$

 $C-(B-D)_x-B-C$ 

\*選ばれる少なくとも一つの化合物((a)成分、接着性 付与成分) を含有する付加反応硬化型の接着性シリコー ンゴム組成物を提供する。

[0011] 【化4】

··· (I)

... (Ⅱ)

A-E··· (II)

(但し、A, Bは、それぞれ珪素原子に直結した水素原子を少なくとも一個有 し、他に置換基がある場合、該他の置換基が炭素数1~8の置換もしくは非置換 の一価炭化水素基であるシラン又はシロキサン結合を示し、Aは一価の基、Bは 二価の基である。C、Dは、それぞれ置換もしくは非置換のアリーレン基、

し、他に基がある場合、該基はアルキル基及び/又はアルキレン基である結合を 示し、Cは一価の基、Dは二価の基である。Eは、Cと同様の結合を示すが、E 中の水素原子及びハロゲン原子以外の原子の合計数が8以上である一価の基であ る。xは0又は正数である。)

【0012】この(a)成分は本発明の本質をなす成分 である。この化合物の最低必要な特性は、分子中に珪素 30 原子に直結した水素原子を少なくとも1個含有し、しか も接着対象となる有機樹脂への親和性を向上させること である。接着対象物である有機樹脂とシリコーンゴムそ のものを結合させるという観点から言えば、珪素原子に 直結した水素原子を2個以上有することが更に好まし 670

【0013】しかしながら、有機樹脂との接着はこれだ けでは達成できず、接着対象物とこの(a)成分には所 謂相性が存在する。即ち、有機樹脂との反応性の観点か ら接触角が大きな影響を有している。従って、この (a) 成分は接着対象となる有機樹脂によってその成分 が変化する。接着対象となる有機樹脂は、通常炭素、酸 素、窒素、硫黄の各原子で構成されている場合が多く、 この有機樹脂との親和性を向上させるために、本発明に おける(a)成分はシラン又はシロキサン結合(上記 A, Bの結合)以外に上記C, D, Eの結合を有するこ とが不可欠である。

【0014】更に言えば、(a)成分は、実際の接着条 件下では溶融状態であることが好ましく、その状態で接

目的を達成するためには好ましい化合物である。この接 触角の測定は、通常シリコーンゴムを硬化させる時の温 度が最適とされるが、通常常温 (25℃) での測定でよ い。しかしながら、この(a)成分が常温で固体もしく はワックス状である場合には、溶融状態での接触角を測 定する必要がある。

【0015】このような本発明の(a)成分の概念を更 に明確化するために、本発明者が意図する概念を以下に 述べるが、このことによって本発明が限定されるもので はない。即ち、本発明者らは、①熱可塑性樹脂と接着さ せ得る要因、即ち硬化したシリコーンゴムと熱可塑性樹 40 脂との間に発生する凝集力の大きいファクターとしてヒ ドロシリル基(≡SiH)が有効であることを見い出し た。樹脂との間でヒドロシリル化反応を起こしているの か、或いは加水分解によってシラノール (≡SiOH) を生じ、これが接着の二次凝集力として作用しているか は定かではないが、実際上≡SiH基は接着に大きく寄 与している。②もう一つの接着性の大きい要因は、熱可 塑性樹脂との相互作用である。この(a)成分のある部 分(C, D, Eの結合)が接着対象樹脂と非常に相溶性 のある分子部分を有することが、(a)成分全体を接着 着対象樹脂上での接触角が70°以下のものが本発明の 50 対象である熱可塑性樹脂との凝集力の発生する距離へと

10 基、酸無水物基の1種以上とを併有している化合物が一 般的である。これらの化合物もある種の熱可塑樹脂の接 着には有効である。更に、接着対象樹脂に不飽和基を変 性或いは添加混合することにより導入することによっ て、その接着信頼性は向上することが確認されたが、こ れらの接着性付与成分は本発明の主旨と異なり、金属に 対しても十分な接着性を発現してしまうという難点があ 【0017】それ故、本発明における(a)成分として の親和性を持たせる基が必要なことを示している。即 10 好適な化合物としては、金型に接着させないために、上

記例示のような接着性官能基、例えばトリアルコキシシ リル基やグリシジル基、酸無水物基等の基を有さないこ とが好ましい。しかし、上記のような基を有していて も、置換基や周りの基の立体的な拘束や電子的な作用に より十分その反応性が抑えられている場合にはその限り ではない。

【0018】従って、以上の点から、(a)成分は一分 子中にSiH基を1個以上、より好ましくは2個以上有 するA、Bの結合と、C, D, Eの結合を有する上記式 (I), (II), (III)の化合物とする必要があ る。

【0019】この場合、C, D, Eの結合は、下記式 (1)~(10)から選ばれる少なくとも一個の基を含 むものであることが好ましい。

[0020]

【化5】

近づけているであろうと想定される。従って、本発明に おいて、この(a)成分が付加反応硬化型シリコーンゴ ム組成物に通常硬化剤として使用されるオルガノハイド ロジェンポリシロキサンに一般的には含まれないのはこ の理由による。即ち、この硬化剤として用いられるオル ガノハイドロジェンポリシロキサンは周知のように表面 張力の小さい化合物であり、従って、樹脂表面への接触 角は70°より低いが、本発明の目的とする接着性は発 現しない。このことはシロキサン結合以外に有機樹脂へ ち、本発明の(a)成分の構造中、ヒドロシリル基は樹 脂との凝集力発現官能基として、またシロキサン結合以 外のC, D, Eの結合が樹脂との凝集力発現領域まで (a) 成分を近づける役割を担うと推定している。この ためには、この部分の構造は、接着させる対象樹脂と構 造の似通ったものがよく、上記接触角はその指標の一つ である。

【0016】ここで、この(a)成分が窒素原子を含有 する場合、窒素原子により分子の極性が高くなることが 予想されるが、実際には樹脂への接着においては非常に 20 有効であるにも拘らず、金属への接着も促進されること から、本発明の(a)成分としては不適当である。ま た、単に樹脂に接着するという目的のためには、通常従 来より提案されている接着性付与成分の多くがこれに該 当する。これらの化合物としては、一分子中に珪素原子 に直結した水素原子とアルコキシシリル基、グリシジル

$$R^{1}$$
  $R^{2}$   $R^{5}$   $R^{6}$ 
 $R^{3}$   $R^{4}$   $R^{7}$   $R^{8}$ 

[0021]

【化6】

〔但し、式中R¹~R°は互に同一又は異種の水素原子、ハロゲン原子、水酸基、置換又は非置換の一価炭化水素基、アルコキシ基から選ばれる一価の基である。

$$X$$
は、 $-C-$ 、 $-S-$ 、 $-S-$ 、 $-C-$ 、 $-O-$ 、 $-(CH_2)$   $-$  及び $-C-O-$  から選ばれる二価  $-C -C -C-$ 

の基(R1°及びR11は互に同一又は異種の水素原子、ハロゲン原子、置換又は非 置換の一価炭化水素基から選ばれる一価の基又はR1°とR11とが結合して炭素環

又は複素環を形成する基、 a は 2 以上の整数を示す) である。]

【0022】なお、 $R^1 \sim R^{11}$ の一価炭化水素基としては、後述するRと同様のものが挙げられ、 $R^{10}$ と $R^{11}$ とが結合した炭素環、複素環としては下記のものが挙げら\*

[0023]

[化7]

\*れる。

このような(a)成分としては、下記の化合物が例示される。

[0024] [化8]

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

H-Si-O-Si-H H-Si-O-Si-H

O O O O O

H-Si-O-Si-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>OC O

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>

40 【化9】

[0025]

【化10】

[0026]

$$C_{\epsilon}H_{17}Si\begin{pmatrix} CH_{3} \\ I \\ OSiH \\ CH_{3} \end{pmatrix}_{3} \qquad \qquad \bigcirc -Si\begin{pmatrix} CH_{3} \\ I \\ OSiH \\ CH_{3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{cccc} CH_3 & CH_3 \\ H-Si-O-Si-(CH_2)_2C-O-R \\ O & O & O \\ H-Si-O-Si-H \\ CH_3 & CH_3 \end{array}$$

$$CH_3$$
  $CH_5$ 

$$CH_5$$

$$CH_5$$

$$CH_5$$

$$CH_5$$

$$CH_5$$

$$CH_5$$

$$CH_7$$

$$CH_7$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_8$$

$$CH_3OC-CO$$
  $-(CH_2)_zSi\begin{pmatrix} CH_3\\ -|OSiH\\ CH_3 \end{pmatrix}_3$ 

$$\begin{array}{c} CH_2 \\ \hline \\ CH_2 = C - C - O - (CH_2)_2 - O - C(CH_2)_2 Si \begin{pmatrix} CH_3 \\ I \\ OSiH \\ CH_3 \end{pmatrix}_2 \end{array}$$

$$\left\langle \bigcirc \middle\rangle - \left( \begin{matrix} C - O - (CH_2)_2 Si \middle| OSiH \middle)_3 \end{matrix} \right)_3$$

$$\begin{pmatrix} CH_3 \\ HSiO \\ CH_3 \end{pmatrix}_2 Si - (CH_2)_2 C - O - (CH_2)_2 - O - C(CH_2)_2 Si \begin{pmatrix} CH_3 \\ OSiH \\ CH_3 \end{pmatrix}_2$$

[0027]

【0028】上記(a)成分の配合量は適宜選定される が、次に述べるアルケニル基含有オルガノポリシロキサ ン((b)成分)100重量部に対し0.01~50重 量部、特に0.1~5重量部とすることが好ましい。配 合量が0.01重量部より少ないと接着対象樹脂への接 着性が十分でなく、50重量部より多いとシリコーンゴ ムの物理特性の劣化を生じたり、かえって金属にも接着 してしまうという不都合が生じる場合がある。

【0029】本発明の接着性シリコーンゴム組成物は、

型シリコーンゴム組成物であり、(a)成分以外の成分 としては付加反応硬化型シリコーンゴム組成物に通常使 用される成分が配合し得る。

【0030】具体的には、付加反応硬化型のシリコーン ゴム組成物の主成分として、アルケニル基含有オルガノ ポリシロキサン ((b) 成分) が配合される。この (b) 成分のアルケニル基含有オルガノポリシロキサン は、通常、付加反応硬化型シリコーンゴム組成物の主原 料として使用されている公知のオルガノポリシロキサン 上記 (a) 成分を必須成分として含有する付加反応硬化 50 を使用でき、該オルガノポリシロキサンとしては、常温

で100cpから100,000cpの粘度を有するも のが好ましい。

【0031】特に、このオルガノポリシロキサンとして は、一般式 R . S i O(4-1)/2 で示されるものが好適に用 いられる。この式中、Rは置換又は非置換の一価炭化水 素基であり、好ましくは炭素数1~8の一価炭化水素基 である。具体的には、メチル、エチル、プロピル等のア ルキル基、ビニル、プロペニル、ブテニル等のアルケニ ル基、フェニル、キシリル等のアリール基、3,3,3 ートリフルオロプロピル等のハロゲン置換、シアノ基置 10 換炭化水素基などが挙げられる。上記一価炭化水素基は 互に異なっていても同一であってもよいが、分子中にア ルケニル基を含んでいることが必要である。この場合、\*

$$\begin{array}{cccc} R & R & R \\ | & | & | \\ CH_2 = CHSi(OSi)_nOSiCH = CH_2 \\ | & | & | \\ R & R & R \end{array}$$

(Rは上記と同様の意味を示し(但し、脂肪族不飽和基 は除く)、m, nは、m+n=100~5000、n=  $1 \ 0 \ 0 \sim 5 \ 0 \ 0 \ 0$ , m/ (m+n) = 0.  $0 \ 0 \ 1 \sim 0$ . 1 である。)

【0034】なお、このオルガノポリシロキサンは、当 業者にとって公知の方法によって製造される。例えば、 これらの製造方法は、オルガノシクロポリシロキサンと ヘキサオルガノジシロキサンとをアルカリ又は酸触媒の 存在下に平衡化反応を行うことによって得ることができ る。

【0035】本発明の組成物には、更に(a)成分に加 えて、付加反応硬化型シリコーンゴム組成物に硬化剤と して使用される通常のオルガノハイドロジェンポリシロ キサンを(c)成分として配合することができる。この 本発明に使用される(c)成分のオルガノハイドロジェ ンポリシロキサンは、(b)成分と反応し、架橋剤とし て作用するものであり、その分子構造が上記(a)成分 と相違するという点を除けば特に制限はなく、従来使用 されている例えば線状、環状、分岐状構造等の各種のも のが使用可能であるが、一分子中に少なくとも2個の珪 素原子に直接結合した水素原子を含むものとする必要が ある。この化合物の水素以外の珪素原子に結合する置換 基は(b)成分のオルガノポリシロキサンにおける置換 基と同様である。

【0036】この(c)成分の添加量は、(b)成分に

\*アルケニル基の量はR中0.01~ 10モル%、特に  $0.1 \sim 1$  モル%であることが好ましい。なお、 a は 1. 9~2. 4の範囲であり、このオルガノポリシロキ サンは直鎖状であっても、更にRSi〇3/2単位或いは SіО4/2単位を含んだ分岐状であってもよい。珪素原 子の置換基は、基本的には上記のいずれであってもよい が、アルケニル基としては好ましくはビニル基、その他 の置換基としてはメチル基、フェニル基の導入が望まし 11

【0032】このようなオルガノポリシロキサンとして は、下記のものを例示することができる。

[0033]

【化12】

$$\begin{array}{c|cccc} R & R & R & R \\ I & I & I & I \\ CH_2 = CHSi(OSi)_n(OSi)_n(OSi)_m - OSiR \\ I & I & I & I \\ R & R & I & R \\ CH = CH_2 \end{array}$$

る量であり、好ましくは0.8~2当量の範囲である。 0. 4当量より少ない場合は、架橋密度が低くなりすぎ 硬化したシリコーンゴムの耐熱性に悪影響を与える。ま た、5当量より多い場合には、脱水素反応による発泡の 問題が生じたり、やはり耐熱性に悪影響を与えるおそれ 30 が生じる。

【0037】なお、このものは当業者にとって公知の製 造方法によって得ることが可能である。例えば、ごく一 般的な製造方法を挙げると、オクタメチルシクロテトラ シロキサン及び/又はテトラメチルシクロテトラシロキ サンと末端基となりうるヘキサメチルジシロキサン或い は1,1-ジハイドロ-2,2,3,3-テラトメチル ジシロキサン単位を含む化合物とを硫酸、トリフルオロ メタンスルホン酸、メタンスルホン酸等の触媒の存在下 に-10~+40℃程度の温度で平衡化させることによ 40 って容易に得ることができる。

【0038】本発明は、(d)成分として付加反応用触 媒が配合される。これには白金や白金化合物、ロジウム やロジウム化合物などを挙げることができ、これらは前 記した(b)成分と(c)成分との硬化付加反応(ハイ ドロサイレーション)を促進させるための触媒として使 用されるものであるが、これは当業者において公知とさ れるものでよい。従って、これには白金ブラック、塩化 白金酸、塩化白金酸のアルコール変性物、塩化白金酸と オレフィン、アルデヒド、ビニルシロキサン又はアセチ 含まれるアルケニル基 1 個に対して 0 .  $4\sim5$  当量とな 50 レンアルコール類等との錯体やロジウム錯体などが例示

される。なお、この添加量は希望する硬化速度に応じて 適宜増減すればよいが、通常は全成分の合計に対して白 金量で0. 1~1000ppm、好ましくは1~200 ppmの範囲とすればよい。

【0039】本発明の組成物は、以上の(a)~(d) 成分以外にこのシリコーンゴム組成物に強度を付与する ことが必要な場合には、比表面積が50m²/g以上で ある微粉状シリカを添加することが有効である。このよ うな材料の例示としては、親水性のシリカとして、Ae 社、Degussa社製)、Cabosil MS-5, MS-7 (Cabot社製)、Rheorosil QS-102, 103 (徳山曹達社製)、Nipsi ! LP (日本シリカ社製) 等が挙げられる。また、疎 水性シリカとしては、Aerosil R-812, R -812S, R-972, R-974 (Degussa 社製)、Rheorosil MT-10(徳山曹達社 製)、Nipsil SSシリーズ (日本シリカ社製) 等が挙げられる。

【0040】 これらの材料を実用に供するため、硬化時 *20* 間の調整を行う必要がある場合には、制御剤としてビニ ルシクロテトラシロキサンのようなビニル基含有オルガ ノポリシロキサン、トリアリルイソシアヌレート、アル キルマレエート、アセチレンアルコール類及びそのシラ ン、シロキサン変性物、ハイドロパーオキサイド、テト ラメチルエチレンジアミン、ベンゾトリアゾール及びそ れらの混合物からなる群から選んだ化合物など、或いは 上記白金族化合物を有機樹脂、シリコーン樹脂等に包含 させたものを使用しても差し支えない。

【 0 0 4 1 】更に、石英粉末、珪藻土、炭酸カルシウム 30 い出されなくなる。 等の非補強性の充填剤、コバルトブルー等の無機顔料、 有機染料などの着色剤、酸化セリウム、炭酸亜鉛、炭酸 マンガン、ベンガラ、酸化チタン、カーボンブラック等 の耐熱性、難燃性向上剤などの添加も可能である。

【0042】本発明の組成物は、有機樹脂、特に熱可塑 性樹脂と接着してこれとの一体成形物を得るのに有効に 用いられるが、ここで、接着対象物として用いられる熱 可塑性樹脂としては、一般に用いられているポリプロピ レン、ポリエチレン、ABS樹脂、ナイロン、ポリカー ボネート、ポリフェニレンオキサイド、ポリブチレンテ 40 挙げられる。トリアリルイソシアヌレートやトリメリッ レフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエチ レンテレフタレート、アクリル樹脂、ポリアセタール樹 脂、その他エンジニアリングプラスチックであるポリア リレート、ポリサルホン、ポリエーテルサルホン、ポリ エーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイ ミド、液晶ポリマー等が挙げられる。

【0043】本発明のシリコーン組成物は、接着対象樹 脂への接着性付与成分〔(d)成分〕の濡れ性等により 接着性付与成分の選択を考慮すれば、これらの接着性付

分がないにも拘らず、熱可塑性樹脂への接着性が良好で あるばかりでなく、金型など金属への接着性を抑制し、 従来不可能と考えられていた有機樹脂への選択接着性を 達成することが可能となる。

【0044】なお、接着対象となる熱可塑性樹脂は通常 の樹脂無垢材でも接着性良好であるが、ガラス繊維補強 材、シリカ補強材、その他無機補強材等を充填したもの が接着信頼性においてより有効である。ここでガラス繊 維としては、通常の樹脂補強材として使用されているも rosil 130,200,300 (日本アエロジル 10 のでよい。またシリカ補強材としては結晶性及び無定型 のシリカ粉末等が挙げられ、更にその他の無機補強材と しては、黄銅繊維、ニッケル繊維、ステンレス繊維、ア ルミニウム繊維等の金属繊維、カーボン粉末、グラファ イト粉末、アルミニウム粉末、銅粉末、ニッケル粉末等 の金属粉末、マイカ、タルク、クレー、カオリン、水酸 化アルミニウム、炭化珪素ウィスカー、硫酸カルシウ ム、炭酸カルシウム等が挙げられる。

> 【0045】更に、これらの充填物が不飽和基を含有す る物質(例えばビニル基含有シラザン、シロキサシラザ ン、ビニルアルコキシシラン、ビニル基含有シリコーン レジン等)で処理された場合には、更に接着性が向上す る。また、不飽和基を含有する成分を接着対象熱可塑樹 脂に導入、或いは添加することも接着性向上に有効な手 段である。これらの不飽和基含有化合物を熱可塑性樹脂 に混合導入する場合には、接着時不飽和基が残存してい ることが必要であり、特開昭63-183843号の如 く脂肪族不飽和基と珪素原子結合加水分解性基を有する 化合物をオレフィン樹脂にグラフトし、実質的に不飽和 基が消費されているような場合にはその効果が殆んど見

【0046】この不飽和基を含有する化合物を接着対象 熱可塑性樹脂に導入或いは添加し、変性した化合物の具 体例としては、例えば末端がピニル基、アリル基又はメ タクリル基等の脂肪族不飽和基で変性されたポリカーボ ネート樹脂、特開平2-269110号に開示されたよ うな側鎖が脂肪族不飽和基で変性されたポリエチレンも しくはポリプロピレン、側鎖がアリルエステル基又はビ ニルジメチルシリル基で変性されたアクリル樹脂、窒素 原子に脂肪族不飽和基が置換されたポリアミド樹脂等が ト酸トリアリル、不飽和基含有ポリプタジエンオリゴマ 一、上記不飽和基含有化合物のオリゴマー、不飽和基含 有シリコーンレジンもしくはポリマー等の不飽和基含有 化合物を各樹脂に混練分散したものも好適に用いられ る。

#### [0047]

【発明の効果】本発明の接着性シリコーンゴム組成物 は、有機樹脂に対し優れた接着性を有しながら、金属に 対しては接着し難く、このため金型を用いてシリコーン 与成分が珪素原子に直結した水素原子以外には官能基成 50 ゴムと有機樹脂との一体複合体を製造する場合などに有

効である。

[0048]

【実施例】以下、実施例と比較例を示し、本発明を具体 的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるも のではない。

25

【0049】 [実施例1~4] 両末端がジメチルビニル シリル基で封鎖された25℃での粘度が10,000セ ンチポイズであるジメチルシロキサンポリマー100重 量部、比表面積が300cm<sup>2</sup>/gである煙霧質シリカ 40重量部、ヘキサメチルジシラザン8重量部、水1重 10 混合し、液状付加型シリコーンゴム組成物 (S) を得 量部をニーダーに仕込み、常温で1時間撹拌混合を行っ た後、150℃に昇温し、2時間保温混合を行った。そ の後、混合物を常温迄冷却し、これに両末端がジメチル ピニルシリル基で封鎖された25℃での粘度が10,0\*

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3Si \\ CH_3Si \\ CH_4 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ OSi \\ H \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ OSi \\ CH_5 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ OSiCH_3 \\ CH_5 \end{array}$$

この組成物 (I) を120℃/10分の硬化条件でプレ スにてシートを作成した際の機械特性は以下の通りであ 20 った。硬さ(JIS A) 40;伸び500%;引張り 強さ100kgf/cm<sup>2</sup>;引裂き強さ35kgf/c

【0051】次に、組成物(S)100重量部に下記式※

【0053】上記4種のシリコーンゴム組成物を用いて 以下の実験を行った。

#### 実験1

熱可塑性樹脂用射出成形機にポリエーテルエーテルケト ン樹脂(PEEK)を投入し、360℃で可塑化した 後、多数個取りシート型金型キャビティに射出し、厚み 2mm×幅25mm×長さ100mmのシートを数枚得 た。なお、射出条件は、射出時間15秒、冷却時間10 秒、射出圧力1200kg/cm²、型締圧力35to n、キャビティ温度170℃であった。

\* 0 0 センチポイズであるジメチルシロキサンポリマーを 更に20重量部及び式(i)で表わされる常温での粘度 が約10センチポイズであるメチルハイドロジェンポリ シロキサンを3重量部、珪素原子に直結したビニル基を 5モル%含有する常温での粘度が1,000センチポイ ズであるビニルメチルポリシロキサンを4重量部、常温 における硬化までの時間を延長させるためアセチレンア ルコールを 0. 1 重量部、白金ビニルシロキサン錯体を 白金原子として50ppm添加し、均一になるまでよく

26

[0050] 【化13】

た。

··· (i)

※ (i i) 又は (i i i) で表わされる化合物 (本発明 (a)成分,接着性付与成分)をそれぞれ0.5重量 部、1重量部添加し、本発明に係る4種のシリコーンゴ ム組成物を調製した。

[0052]

【化14】

$$\begin{array}{cccc} CH_3 & CH_3 \\ | & | & | \\ H-Si-O-Si-H \\ | & | & | \\ O & O \\ | & | & | \\ (CH_2)_3-Si-O-Si-H \\ | & | & | \\ CH_4 & CH_2 \end{array}$$

··· (iii)

【0054】次に、該射出成形機にポリエーテルサルホ ン樹脂 (PES) を投入し、可塑温度340℃、射出時 間10秒、冷却時間30秒、射出圧力1250kg/c m<sup>2</sup>、型締圧力3510n、キャビティ温度140℃で 同寸シートを数枚得た。

【0055】更に、該射出成形機にポリエーテルイミド 樹脂 (PEI) を投入し、可塑温度360℃、射出時間 15秒、冷却時間30秒、射出圧力1000kg/cm <sup>2</sup>、型締圧力35ton、キャビティ温度90℃で同寸 50 シートを数枚得た。

【0056】作成した樹脂シート、同寸のクロムメッキ 金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り剪 断接着試験片作成治具に固定した。

【0057】次いで、上記シリコーン組成物を同治具に 適量流し込み、120℃恒温槽にて8分間加熱して硬化 し、図1に示す試験片を得、これを用いて接着性を調べ た。その結果を表1に示す。なお、図1において、1は PEEK, PES, PEI又は金属試片、2はシリコー ン組成物の硬化物 (2×25×100mm)、3は接着\* \*部分、4,5はそれぞれ支持体である。

【0058】更に、上記接着性付与成分〔i i〕及び [iii]と作成したポリエーテルエーテルケトン樹 脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリエーテルイミド樹 脂シートの接触角を協和界面科学(株)製自動接触角計 を用いて測定した。その結果を表2に示す。

[0059]

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
成 分[ ii ]	0.5 重量部	1重量部		
成 分 [ iii ]			0.5 重量部	1 重量部
クロムメッキ金属	剥離	录』	剥離	剥離
ニッケルメッキ金属	剥離	剥離	剥離	剥離
アルミ合金	剥離	剥離	剥離	剥離
PEEK	接着	接着	接着	接着
PES	接着	接着	接音	接着
PEI	接着	接着	接着	接着

[0060]

【表2】

		接	触	角	θ	
	成	分〔	ii )	成	分	( iii )
PEEK		48.0°			28.7	0
PES	49.1°			30.1	•	
PEI	48.2°			30.5	•	

#### 【0061】実験2

熱可塑性樹脂用射出成形機に末端基アリルで変性された ポリカーボネート樹脂 (PC) を投入し、290℃で可 塑化した後、多数個取りシート型金型キャビティに射出 40 【0063】 し、厚み2mm×幅25mm×長さ100mmのシート

を数枚得た。なお、射出条件は、射出時間6秒、冷却時 間30秒、射出圧力1000kg/cm²、型締圧力3 5 t o n、キャピティ温度100℃であった。

30 【0062】次に、作成したシート、同寸のクロムメッ キ金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り 剪断接着試験片作成治具に固定し、これに上記本発明に 係るシリコーンゴム組成物を同治具に適量流し込み、1 20℃恒温槽にて8分加熱して硬化させた。このように して得られた前記図1の試験片を用いて、接着性を調べ た。その結果を表3に示す。また、前記接着成分〔i i]及び〔i i i]と作成した変性ポリカーボネート樹 脂シートの接触角を協和界面科学(株)製自動接触角計 を用いて測定した。その結果を表4に示す。

【表3】

·	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
成分〔ii〕	0.5重量部	1重量部		
成 分〔ii〕			0.5 重量部	1 重量部
クロムメッキ金属	剥離	录』  萬惟	剥離	剥離
ニッケルメッキ金属	剥離	录!	剥離	剥離
アルミ合金	剥離	录! 離	剥離	剥離
变性 P C	接着	接着	接着	接着

[0064]

【表4】

	接触角 θ
成 分 [ii]	35.9°
成分(证)	10.0°

#### 【0065】実験3

熱可塑性樹脂用射出成形機に30重量%ガラス繊維含有 ポリプチレンテレフタレート樹脂を投入し、240℃で 可塑化した後、多数個取りシート型金型キャピティに射 出し、厚み2mm×幅25mm×長さ100mmのシー トを数枚得た。なお、射出条件は、射出時間15秒、冷 却時間10秒、射出圧力750kg/cm²、型締圧力 35 ton、キャピティ温度60℃であった。

維含有ポリカーボネート樹脂を投入し、可塑温度290 ℃、射出時間10秒、冷却時間30秒、射出圧力100 0 kg/cm<sup>2</sup>、型締圧力35ton、キャピティ温度 100℃で同寸シートを数枚得た。

【0067】更に、該射出成形機に15重量%ガラス繊 維含有ABS樹脂を投入し、可塑温度220℃、射出時 間15秒、冷却時間30秒、射出圧力800kg/cm <sup>2</sup>、型締圧力35ton、キャビティ温度50℃で同寸 20 シートを数枚得た。

【0068】作成した樹脂シート、同寸のクロムメッキ 金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り剪 断接着試験片作成治具に固定し、上記本発明に係るシリ コーンゴム組成物を同治具に適量流し込み、120℃恒 温槽にて8分加熱して硬化させた。このようにして得ら れた前記図1の試験片を用いて、接着性を調べた。その 結果を表5に示す。また、前記接着性付与成分〔ii〕 及び〔iii〕と作成したガラス繊維強化ポリブチレン テレフタレート、ポリカーボネート、ABS樹脂シート 【0066】次に、該射出成形機に10重量%ガラス繊 30 の接触角を協和界面科学(株)製自動接触角計を用いて 測定した。その結果を表6に示す。

[0069]

【表5】

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
成分〔ii〕	0.5 重量部	1重量部		
成 分[ ii ]			0.5 重量部	1重量部
クロムメッキ金属	剥離	剥離	剥離	剥離
ニッケルメッキ金属	剥離	剥離	剥離	剥離
アルミ合金	剥離	剥離	剥離	剥離
ガラス繊維強化				
PBT	接着	接着	接着	接着
PC	接着	接着	接着	接着
ABS	接着	接着	接着	接着

PBT:ポリプチレンテレフタレート樹脂

PC: ポリカーボネート樹脂

ABS:アクリロニトリルーブタジエンースチレン樹脂

【0070】 【表6】

	接触	角 <i>θ</i>
	成 分〔ii〕	成 分〔ⅲ〕
ガラス繊維強化		
PBT	40.3°	18.7°
PC	39.1°	20.1°
ABS	38.3°	20.5°

【0071】実験4

未強化ポリカーボネート樹脂 100 重量部にビニル基含有シラザン処理したシリカを 5 重量部又は 10 重量部添加し、ストランド押し出し機能付きニーダーで 270  $\mathbb{C}$ , 10 分混合した。混合した樹脂を押し出し、ストランドを回転カッターでペレット化した。

【0072】次に、熱可塑性樹脂用射出成形機にシリカ

充填ポリカーボネート樹脂を投入し、290で可塑化した後、多数個取りシート型金型キャピティに射出し、厚み2mm×幅25mm×長さ100mmのシートを数枚得た。なお、射出条件は、射出時間6秒、冷却時間30秒、射出圧力1000kg/cm²、型締圧力35ton、キャピティ温度100であった。

30 【0073】次に、作成したシート、同寸のクロムメッキ金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り 剪断接着試験片作成治具に固定し、上記本発明に係るシ リコーンゴム組成物を同治具に適量流し込み、120℃ 恒温槽にて8分加熱して硬化させた。このようにして得られた前記図1の試験片を用いて、接着性を調べた。その結果を表7に示す。また、前記接着性付与成分〔i i〕及び〔i i i〕と作成したシリカ充填ポリカーボネート樹脂シートの接触角を協和界面科学(株)製自動接 触角計を用いて測定した。その結果を表8に示す。

40 [0074]

【表7】

33				34
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
成分〔ii〕	0.5 重量部	1重量部		
成分〔iii〕			0.5 宣量部	1 重量部
クロムメッキ金属	剥離	录」(育性	剥離	剥離
ニッケルメッキ金属	剥離	录] 離	剥離	剥離
アルミ合金	剥離	录] 解	剥離	剥離
シリカ充填PC	接着	接着	接着	接着
5重量部	接着	接着	接着	接着
10 重量部	接着	接着	   接	接着

[0075]

\*【表8】

	接触	角 θ
	シリカ充填 PC (5 重量部)	シリカ充填PC (10 重量部)
成 分〔ii〕	25.9°	36.0°
成 分[三]	20.0 °	29.2 °

【0076】 [実施例5,6] 実施例1~4で示した組 成物(S)100重量部に下記式(iv)で示される化 台物(本発明(a)成分,接着性付与成分)を0.5重 量部、1重量部添加し、本発明に係る2種のシリコーン※

※ゴム組成物を得た。

[0077]

【化15】

··· (iv)

【0078】次に、上記2種のシリコーンゴム組成物を 用いて以下の実験を行った。

### 実験 5

熱可塑性樹脂用射出成形機にナイロン66樹脂を投入 し、280℃で可塑化した後、多数個取りシート金型キ ャビティに射出した。射出条件は射出時間6秒、冷却時 間20秒、射出圧力800kg/cm²、型締圧力35 ton、キャピティ温度80℃であり、厚み2mm×幅 25mm×長さ100mmのシートを数枚得た。

【0079】次に、作成したシート、同寸のクロムメッ

キ金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り 剪断接着試験片作成治具に固定し、上記シリコーンゴム 組成物を同治具に適量流し込み、120℃恒温槽にて8 40 分加熱して硬化させた。このようにして得られた図1の 試験片を用いて、接着性を調べた。その結果を表りに示 す。また、前記接着性付与成分 [iv] とナイロン 6 6 樹脂シートの接触角を協和界面科学(株)製自動接触角 計を用いて測定した。その結果を表10に示す。

[0080]

【表9】

35			36
	実施例5	実施例6	
成分〔iv〕	0.5 重量部	1重量部	
クロムメッキ金属	剥離	录』	
ニッケルメッキ金属	剥離	录り  育性	
アルミ合金	剥離	剥離	
ガラス繊維強化			
ポリプロピレン	接着	接着	

[0081]

【表10】

	接触角の
成 分 [iv]	25.0°

\*組成物(S)100重量部に下記式(v)~(vii) で示される化合物(本発明(a)成分、接着性付与成 分)をそれぞれ0.5重量部、1重量部添加し、本発明 に係るシリコーンゴム組成物を得た。

[0083] 【化16】

【0082】 〔実施例7~12〕 実施例1~4で示した\*20

··· (vi)

【0084】次に、上記のシリコーンゴム組成物を用い て以下の実験を行った。

#### 実験 6

熱可塑性樹脂用射出成形機に30重量%のガラス繊維含 有ナイロン66樹脂を投入し、270℃で可塑化した 後、多数個取りシート金型キャビティに射出した。射出 条件は射出時間15秒、冷却時間10秒、射出圧力80  $0~k~g/c~m^2$ 、型締圧力3~5~t~o~n、キャビティ温度 50~【0~0~8~6】更に、該射出成形機に2~0重量%のガラス

80℃であり、厚み2mm×幅25mm×長さ100m mのシートを数枚得た。

··· (vii)

【0085】また、該射出成形機に30重量%のガラス 繊維含有ポリエチレンテレフタレート樹脂を投入し、可 塑温度270℃、射出時間10秒、冷却時間30秒、射 出圧力600kg/cm²、型締圧力35ton、キャ ビティ温度100℃で同寸シートを数枚得た。

繊維含有ポリフェニレンオキシド樹脂を投入し、可塑温度 270℃、射出時間 10秒、冷却時間 30秒、射出圧力 1000kg/cm²、型締圧力 35 ton、キャビティ温度 100℃で同寸シートを数枚得た。

【0087】作成した樹脂シート、同寸のクロムメッキ 金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り剪 断接着試験片作成治具に固定し、上記シリコーンゴム組\* \*成物を同治具に適量流し込み、120  $\mathbb{C}$  恒温槽にて8 分 加熱して硬化させた。このようにして得られた図1 の試験片を用いて、接着性を調べた。その結果を表11 に示す。

[0088]

【表11】

	実施例7	実施例8	実施例9	実施例 10	実施例11	実施例 12
成分〔v〕	0.5 重量部	1 重量部				
成 分〔vi〕			0.5 重量部	1 重量部		
成 分〔vii〕					0.5 重量部	1 重量部
クロムメッキ 金 属	剥離	剥離	剥離	剥離	剥離	剥離
ニッケルメッキ 金 属	剥離	剥離	剥離	剥離	剥解	剥離
アルミ合金	剥離	剥離	剥離	剥離	剥離	剥離
ガラス繊維強化						
ナイロン66	接着	接着	接着	接着	接着	接着
PET	接着	接着	接着	接着	接着	接着
PPO	接着	接着	接着	接着	接着	接着

【0089】 (比較例1,2) 実施例1~4で示した組 ※ゴム組成物を得た。 成物(S)100重量部に下記式(viii)で示され 30 【0090】 る化合物を0.5重量部,1重量部添加し、シリコーン※ 【化17】

··· (γιτί)

【0091】次に、上記実施例と同様にして作成したポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂シートを引っ張り剪断接着試験片作成治具に固定し、これに上記シリコーンゴム組成物を同治具に適量流し込み、120℃恒温槽にて8分加熱して硬化させた。このようにして得られた前記図1の試験片を用いて、接着性を調べた。その結果、各々、シリコーンゴムと樹脂は容易に剥離した。

【0092】また、上式で示される化合物とポリエーテ

【0091】次に、上記実施例と同様にして作成したポ 40 ルエーテル樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリエー Jエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルサルホン テルイミド樹脂シートの接触角は、それぞれ75. 0 射脂、ポリエーテルイミド樹脂シートを引っ張り剪断接 °, 72. 5°, 78. 0°であった。

【0093】 [比較例3] 実施例 $1\sim4$  で示した組成物 (S) 100 重量部に下記式 (ix) 及び (x) で示される化合物をそれぞれ2 重量部添加し、シリコーンゴム組成物を得た。

[0094]

【化18】

 $\cdots (x)$ 

【0095】一方、熱可塑性樹脂用射出成形機に特開平 2-269110号公報に示されたようにジエン化合物 で1.5モル%変性されたポリプロピレン樹脂を投入 し、200℃で可塑化した後、多数個取りシート型金型 キャピティに射出し、厚み2mm×幅25mm×長さ1 時間6秒、冷却時間30秒、射出圧力1000kg/c m²、型締圧力35ton、キャビティ温度60℃であ った。

【0096】次に、作成したシート、同寸のクロムメッ キ金属、ニッケルメッキ金属及びアルミ合金を引っ張り\*

\*剪断接着試験片作成治具に固定し、上記シリコーンゴム 組成物を同治具に適量流し込み、120℃恒温槽にて8 分加熱して硬化させた。このようにして得られた図1の 試験片を用いて、接着性を調べた。その結果を表12に 示す。また、上記接着成分 [ix]及び [x]と作成し 00mmのシートを数枚得た。なお、射出条件は、射出 20 た変性ポリプロピレン樹脂シートの接触角を協和界面科 学(株)製自動接触角計を用いて測定した。その結果を 表13に示す。

> [0097] 【表12】

				比	較	例	3	
変	性	P	Р	•	接	着		
クロ	ムメ・	ッキ金	文属		接	着		
ニッ	ケルメ	ッキ会	<b>企属</b>		接	着		
7	ルミ	合	金		接	着		

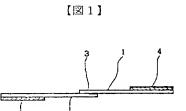
[0098] 【表13】

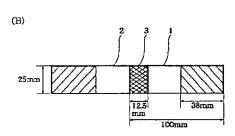
	接触角 θ
成 分 [ix]	24.1°
成 分〔x〕	15.0°

【図面の簡単な説明】

【図1】接着試験片を示し、(A)は正面図、(B)は 平面図である。

40





## フロントページの続き

## (72)発明者 松田 晃

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

(A)